

2.0mm Pitch

SERIES

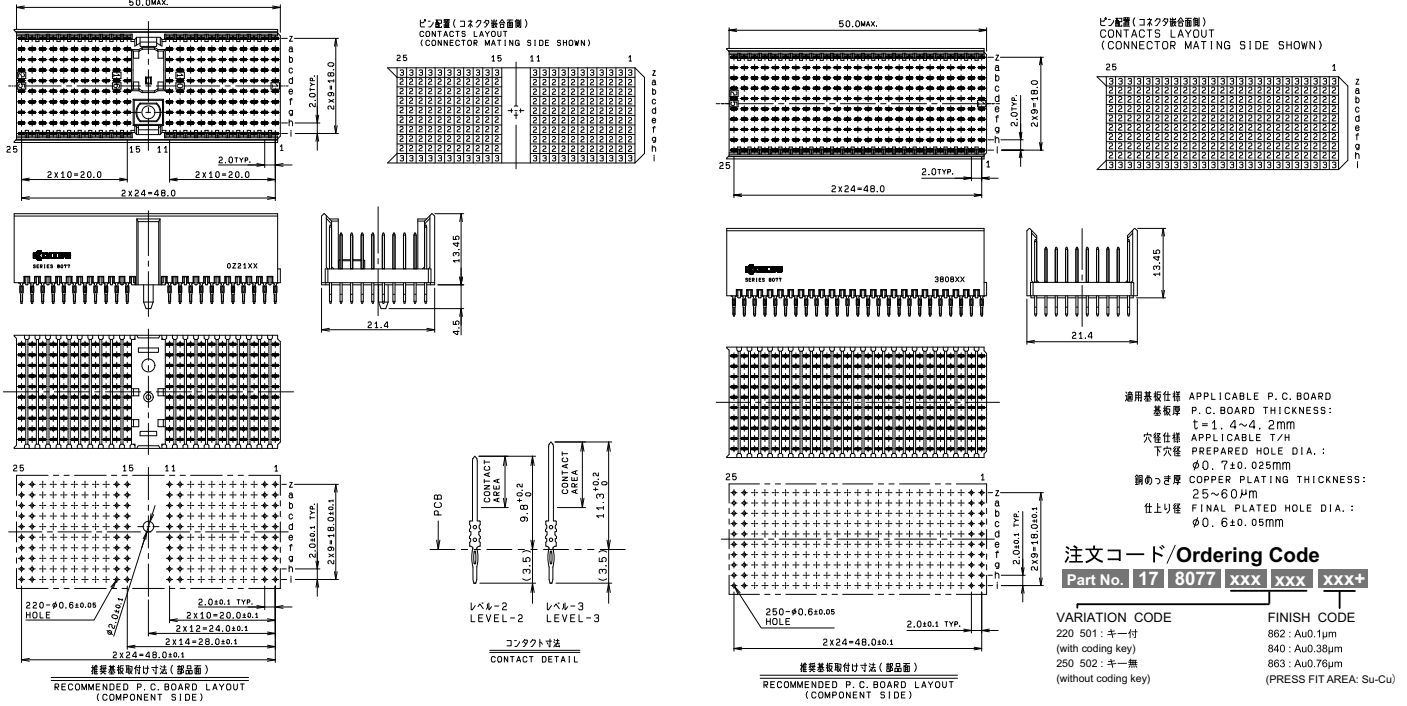
# 8077

2.0mmハードメトリック マルチラインモジュールコネクタ  
2.0mm HM MULTI LINE MODULE CONNECTORS

● PLUG

キー付 (with cording key)

キー無 (without cording key)

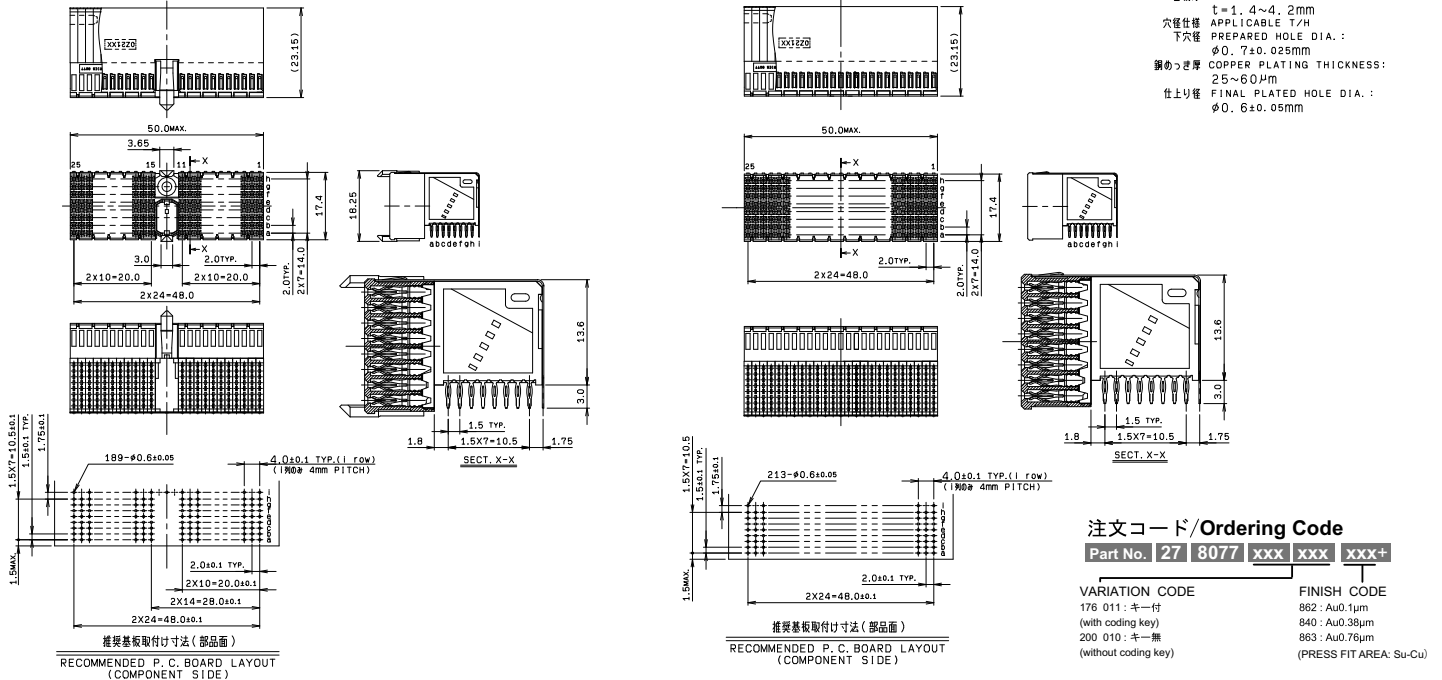


● RECEPTACLE

キー付 (with cording key)

キー無 (without cording key)

適用基板仕様 APPLICABLE P. C. BOARD  
基板厚 P. C. BOARD THICKNESS:  
t = 1.4~4.2mm  
穴径仕様 APPLICABLE T/H  
下穴径 PREPARED HOLE DIA. :  
φ0.7±0.025mm  
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:  
25~60μm  
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA. :  
φ0.6±0.05mm



生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

